

MODECOM MIDI CASES

user's manual

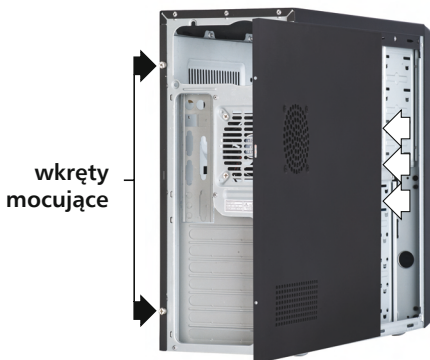
MODECOM

Dziękujemy za wybór naszej obudowy. Otrzymali Państwo w użytkowanie produkt najwyższej jakości, który spełni wszelkie Państwa oczekiwania. Jeżeli chcieliby Państwo podzielić się z nami uwagami i komentarzami dotyczącymi użytkowania naszych produktów, proszę śmiało zwrócić się z tym do nas.

Przypominamy, że urządzenie, które Państwo nabyli, nie jest wyrobem finalnym, przeznaczonym i gotowym do pracy jako wyposażenie gospodarstwa domowego czy biura. Firma produkująca komputery zamontuje wewnątrz obudowy odpowiednie podzespoły, skonfiguruje powstały komputer i przeznaczy do ewentualnej sprzedaży. W zależności od konkretnej konfiguracji podzespołów zainstalowanych w przyszłości w obudowie, dołączona zostanie instrukcja obsługi powstałego urządzenia.

1. Demontaż osłony obudowy

Usuń wkręty mocujące i przesun prawą pokrywą ok. 2,5 cm do tyłu a następnie unieś w górę. Zdejmij lewą pokrywą w ten sam sposób.



2. Instalacja wentylatora (opcja)

Przykręć wentylator (o średnicy 80 lub 92mm) do obudowy w miejscu do tego wyznaczonym. Połącz przewody zasilające wentylatora z gniazdem na płycie głównej zgodnie z instrukcją (po instalacji płyty głównej).

3. Montaż/demontaż panelu przedniego

Dokonaj demontażu obu pokryw bocznych obudowy. Następnie zdejmij panel przedni poprzez ściśnięcie i wypchnięcie na zewnątrz obudowy kołeczków mocujących.

4. Instalacja urządzeń wewnętrznych: FDD, HDD, CD ROM, FDD 5,25", DVD, CD-RW, DVD-RW

Uwaga : Przy montażu urządzeń należy stosować się do załączonej instrukcji producenta.

Instalacja 3,5" HDD i FDD

- A. Wsuń twardego dysku do kasety 3,5" i umocuj wkrętami.
- B. Wsuń napęd FDD do kasety 3,5" i umocuj wkrętami.

Instalacja napędów CD ROM, DVD lub FDD (5,25 ")

Uwaga : Do zdemontowania zaślepek 5,25", potrzebne jest najpierw zdjęcie przedniego panela obudowy.

- A. Wsuń napęd CD ROM do zatoki 5.25" i umocuj we właściwym miejscu.
- B. Przymocuj napęd CD ROM (DVD) używając wkrętów.



5. Instalacja płyty głównej

Uwaga : Przy montażu urządzeń należy stosować się do załączonej instrukcji producenta.

- A. Połóż obudowę na boku zapewniając dostęp do komory płyty głównej.
- B. Przytwierdź płytę główną i podłącz wszystkie przewody do płyty głównej zgodnie z instrukcją instalacji dołączoną do płyty. Specjalne kołki z metalu lub tworzywa sztucznego służą do przymocowania płyty głównej w znormalizowanych otworach i tylko one mogą służyć do zamontowania tej płyty.

6. Podłączanie wyjścia USB & Audio

Uwaga : Przy podłączaniu wyjść USB & Audio należy stosować się do załączonej instrukcji producenta płyty głównej i karty muzycznej.

Połącz przewód USB z odpowiednim miejscem na płycie głównej, posługując się opisem umieszczonym na przewodzie i instrukcją płyty głównej. Wyprowadź przewody Audio na zewnątrz obudowy, przez tylną zaślepkę do mocowania kart rozszerzeń. Podłącz przewody Audio do wyjścia na mikrofon i słuchawki karty dźwiękowej.

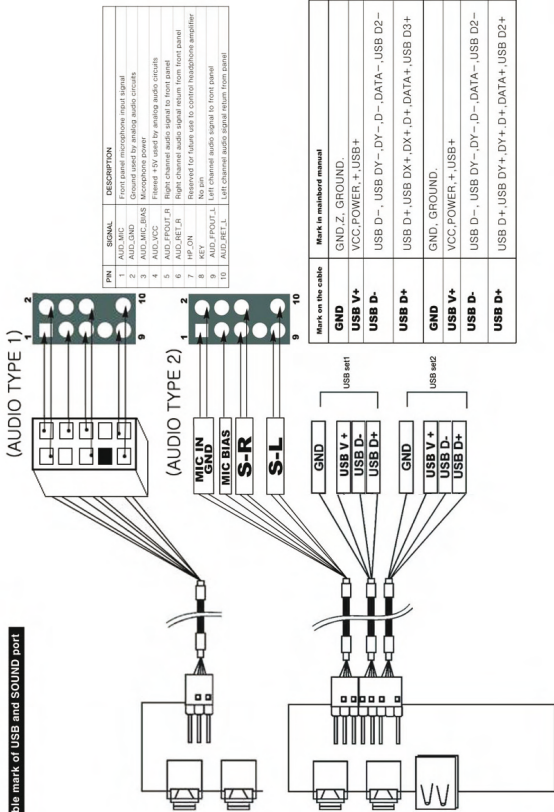
Przewody USB 1.1 w obudowie :

- Przewody koloru czerwonego lub pomarańczowego (zasilanie, VCC5V)
- Przewody koloru białego lub żółtego (USB-)
- Przewody koloru zielonego lub niebieskiego (USB+)
- Przewody koloru czarnego lub brązowego (masa, uziemienie)

Przewody USB 2.0 w obudowie :

- Przewody koloru czerwonego i pomarańczowego (zasilanie, USB V+)
- Przewody koloru białego i żółtego (USB-)
- Przewody koloru zielonego i niebieskiego (USB+)
- Przewody koloru czarnego i brązowego (GND, uziemienie)

Each cable mark of USB and SOUND port.



Wsuń zasilacz do komory zasilacza i przytwierdź wkrętami.

10. Montaż osłony obudowy

Zamontuj pokrywy boczne wykorzystując prowadnice na ich wewnętrznych stronach i przesunij je w kierunku przodu obudowy. Przykręć wkręty by zamocować pokrywy na stałe.

11. Warunki eksploatacji

- Temperatura użytkowania: od 10° C do 50° C,
- Temperatura składowania: od -40° C do 60° C,
- W czasie montażu podzespołów w obudowie, zasilanie powinno być odłączone przez wyjęcie wtyczki z gniazda zasilania,
- Urządzenie należy chronić przed wstrząsami i uszkodzeniami mechanicznymi,
- Zasilacz umieszczony w obudowie jest urządzeniem klasy pierwszej przeznaczonym do pracy w sieci z wewnętrzną instalacją ochronną (gniazdo powinno posiadać bolec ochronny),
- Laminaty zastosowane w produkcji elementów montowanych wewnątrz obudowy muszą spełniać wymogi klasy palności V1 lub wyższej.

! UWAGA !

Urządzenie powinno być umieszczone w pobliżu łatwo dostępnego gniazda zasilania. Całkowite odłączenie urządzenia od sieci zasilającej następuje przez wyjęcie wtyczki z gniazda sieciowego. Przełącznik zakresu napięcia zasilania umieszczony w tylnej części zasilacza musi być ustawiony zgodnie z napięciem zasilania sieci produkt używany w Polsce= 230V).

MODECOM S.A.
Ołtarzew, ul. Ceramiczna 7
05-850 Ożarów Mazowiecki
www.modecom.eu

Copyright© 2011. MODECOM S.A. All rights reserved.
MODECOM Logo is a registered trademark of MODECOM S.A.

MODECOM